

News Release

報道関係各位

令和元年 6月 12日
一般社団法人 組込みシステム技術協会

Embedded Technology West 2019/IoT Technology West 2019

スマート社会を実現する“エッジテクノロジー総合展”へ
6月13日(木) 14日(金) グランフロント大阪で開催

“ET (Embedded Tech) × ET (Edge Tech)” をテーマに、IoT技術の最先端を紹介

一般社団法人組込みシステム技術協会（JASA）では、6月13日（木）14日（金）の2日間、グランフロント大阪で同時開催する組込み総合技術展「Embedded Technology West 2019」IoT総合技術展「IoT Technology West 2019」を開催いたします。

日本が目指すべき未来社会「超スマート社会 – Society5.0」を実現する基盤技術のひとつであるIoTは、より現場（工場、自動車、医療現場etc.）に近いエッジ側にインテリジェント性を持たせ、膨大なデータをリアルタイムに処理するエッジコンピューティングの活用に注目が集まっています。そこで活かされる技術がAIやセンシング、無線通信技術LPWA（省電力広域ネットワーク）、いよいよ現実のものとなる5G（第5世代移動通信システム）といった新技術です。本展は、そうしたIoTのキー技術となる“エッジテクノロジー”にフォーカスをあて、最先端情報を発信する総合技術展として開催いたします。

業界を牽引する主要企業・団体による技術・ソリューション展示と、業界キーパーソンによる多彩なカンファレンスとあわせ、関西のシステム設計者、デバイス開発者、ソリューションベンダーに向け、AI/IoT時代における最新の技術情報を紹介いたします。なお主催者では、2日間で6,500名の来場者を見込んでいます。

◆関東・関西から組込み・IoTのソリューションを展開する企業が集結

人工知能（AI）、センサ、無線ネットワーク、遠隔監視・制御、セキュリティなど最新ソリューションが展示紹介されます。

〔主な出展社〕（50音順）

アステリア／アドバンスト・データ・コントロールズ／イーソル／イノテック／SRA／STマイクロエレクトロニクス／NECグループ／NTTドコモ／キヤノンITソリューションズ／コア／東芝情報システム／日新システムズ／日本シノプシス／ハギワラソリューションズ／日立産業制御ソリューションズ／丸文／三菱電機マイコン機器ソフトウェア／ユークエスト／ユビキタスAIコーポレーション ほか

◆話題のスタートアップ企業など贅沢な講師陣による約50のカンファレンスを実施＜聴講無料＞

基調講演では、その技術力で世界的な注目を集めるスタートアップ企業・FogHornSystems、LeapMindがインテリジェントエッジの最前線を、同じく初登壇となるアセントロボティクスとデンソーが次世代モビリティの最新の技術動向を解説します。また東洋大学 INIDIA教授の坂村健氏が組込みシステムとIoTの未来を語ります。

その他、経産省から講師を招聘した特別講演や第一線の技術者の本音トークが聴けるヒートアップセッション、テクニカルセッション、出展者セミナー、JASAセミナーなど約50セッションを実施、本展ならではの贅沢な講師陣が業界、技術の最新情報を紹介します。

■ 基調講演

[K-1] 移動体におけるエッジの必然性と有効性

～5Gの世界におけるエッジのさらなる重要性と棲み分けを、移動体のエッジ活用事例から読み解く～
遠藤 雄太 氏 FogHorn Systems, Inc 副社長 兼 アジア太平洋事業本部 本部長

[K-2] あらゆるモノに知性を与える「エッジディープラーニング」の可能性

松田 総一 氏 LeapMind株式会社 代表取締役CEO

[K-3] 機械に知性を与えるAI

～認識、理解、予測、そして判断をする機械～

石崎 雅之 氏 アセントロボティクス株式会社 代表取締役
これからのモビリティ社会を支えるソフトウェア技術と課題

梶岡 繁 氏 株式会社デンソー モビリティシステム事業グループ コネクテッドシステム開発室長

[K-4] IoT 次のステップへ

坂村 健 氏 東洋大学 INIAD（情報連携学部） 教授／学部長

■ 特別講演

[S-1] ビッグデータ時代の新たな衛星データ利用

丸岡 新吾 氏 経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 室長補佐

◎ 詳細は公式サイトをご覧ください。 <https://www.jasa.or.jp/etwest/>

本展では多くのプレスからの取材をお待ちしております。

プレス登録、プレスルームご案内など詳細は下記ページをご覧ください。

⇒ <https://www.jasa.or.jp/etwest/press/guide.html>

◆ 開催概要 -----

Embedded Technology West 2019 / IoT Technology West 2019

公式サイト <https://www.jasa.or.jp/etwest/>

会期：2019年6月13日(木)–14日(金) 会場：グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター

主催：一般社団法人組込みシステム技術協会 企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン

イベント規模（予定）：出展社数95社/178小間 想定来場者数6,500名 カンファレンス43セッション

展示会入場料：1,000円（来場事前登録及び招待状持参で無料）

■ ニュースリリースに関する報道関係者からの問い合わせ先

Embedded Technology / IoT Technology プロモーション担当（株式会社ピーアンドピービューロウ）

TEL.03-3261-8981 guidebook@et-guide.com [担当] 樋口

■ 本展に関する一般の方からの問い合わせ先

Embedded Technology / IoT Technology 事務局（株式会社JTBコミュニケーションデザイン）

TEL.03-5657-0756 etwest@jtbc.com.co.jp [担当] 丸山／小島